



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

리사이클 용 양면 테이프

부직포 기재 양면

205ER

특징

- ①여러 피착체에 높은 접착성을 지닌 양면 테이프 입니다.
- ②부품의 해체 시에는 찢이 남지않고 깨끗하게 박리 됩니다
- ③원료에 VOC화학물질을 사용하고 있지 않습니다.

용도

가전·OA기기명판

구조



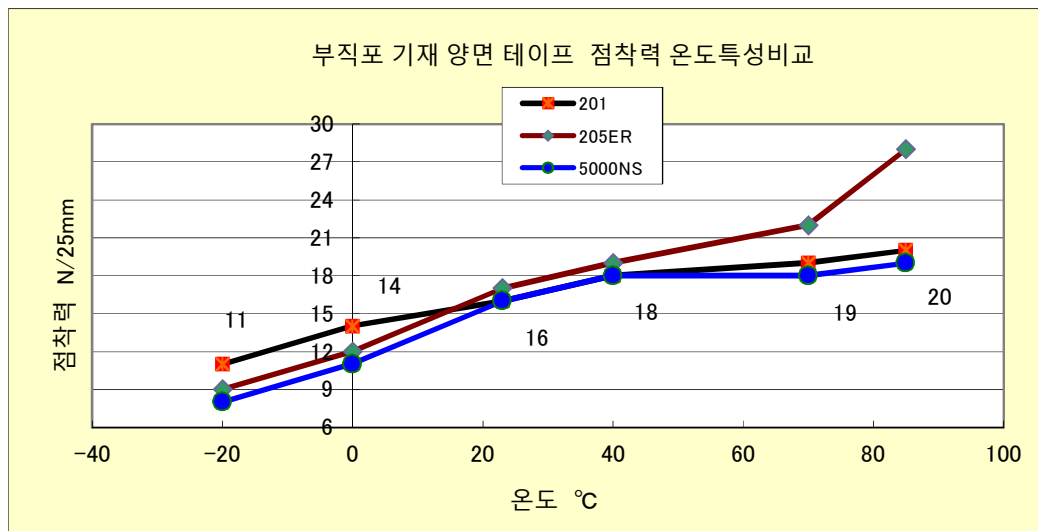
특성

제 품 명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
205ER	0.14	16

*PET#25배면타발 피착체 : 스텐레스
접합 후, 24시간 방치
인장속도 300mm/min 180도 Peel

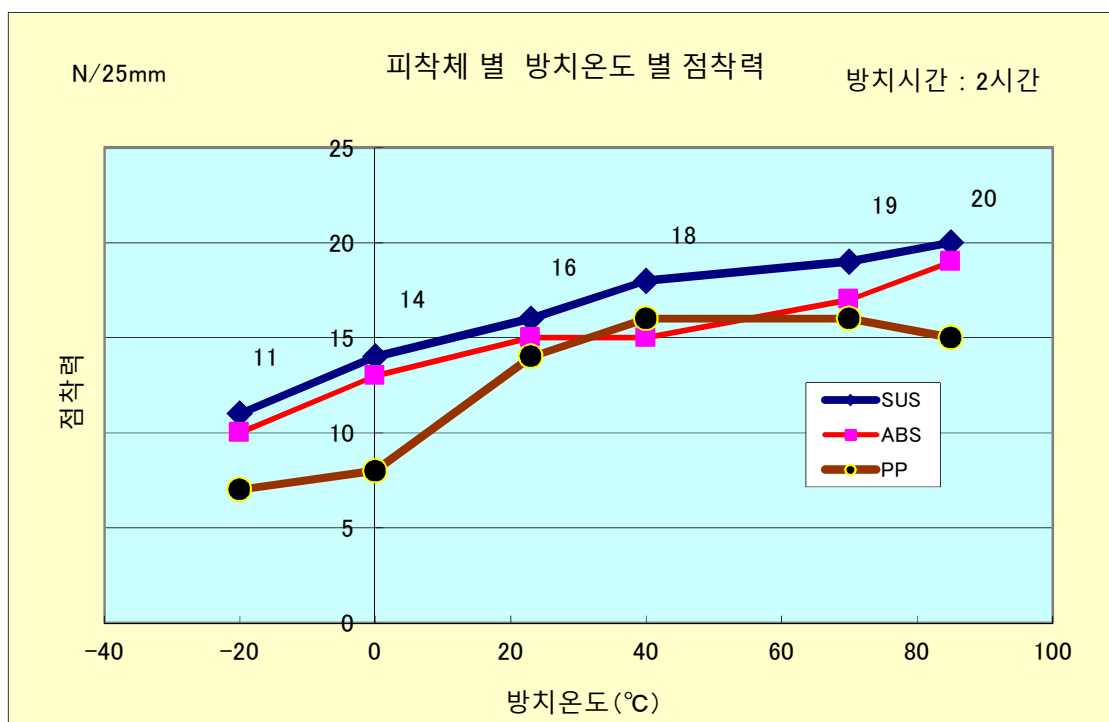
점착력 온도 의존성

당사 타 제품 및 타사 제품 비교



점착력 온도 의존성

피착체 별



사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

2014年4月 発行